

广东省科学院半导体研究所

关于封装应用平台实验室建设项目施工单位 遴选结果公告

广东省科学院半导体研究所就封装应用平台实验室建设项目施工单位(项目编号: BDT2024090501)进行公开遴选, 于 2024 年 9 月 18 日在所内会议室对供应商进行了比选评定, 并根据“最低价法”原则, 在满足施工方案要求的比价文件中选择最低价者。现将结果公示如下:

一、成交供应商

成交供应商: 中程建(广东)建设有限公司

成交总金额: 172895.7 元

二、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日

三、其他

凡对本次公告内容提出异议的, 请按以下方式联系。

联系人: 冯工

联系电话: 020-87716075 转 8023

联系地址: 广州市天河区长兴路 363 号

广东省科学院半导体研究所

2024 年 9 月 20 日

